

## Panel-Level Multi-Layer Oven

### 先进封装 面板级多层式加热炉



支持尺寸 300x300, 515x510,  
(mm) 600x600, 700x700

加热方式 远红外线加热

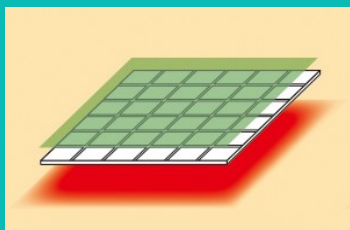
对应温度 MAX320°C、  
温度精度±3°C以内

炉内洁净度 美国标准Class10  
ISO规格Class4

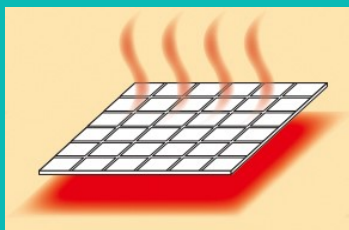
高温性能 加热均匀

高级洁净 支持多产

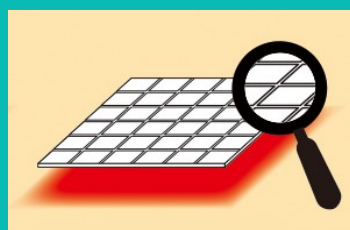
支持 CoWoS, FOPLP



成膜烧结工艺



干燥工艺



老化试验

## Panel-Level Walking Beam Oven

# 先进封装 面板级步进梁式加热炉

支持尺寸 300x300, 515x510,  
(mm) 600x600, 700x700

加热方式 远红外线加热

对应温度 80°C ~ MAX380°C、  
温度精度±5°C以内

炉内洁净度 美国标准Class10  
ISO规格Class4



高温性能 加热均匀

高级洁净 支持多产

